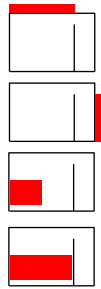


SMT

Werbebanner auf www.SMT-Verlag.de

emv-esd

CADS



| Typ | Größe in Pixel | Formate | Preise pro Woche |
|------------------|----------------|---------------|------------------|
| Super Banner | 728 x 90 | GIF/JPG/Flash | 300 € |
| Wide Skyscraper | 160 x 600 | GIF/JPG/Flash | 250 € |
| Rectangle | 180 x 150 | GIF/JPG/Flash | 150 € |
| Medium Rectangle | 300 x 250 | GIF/JPG/Flash | 250 € |

Sie können selbstverständlich auch jedes andere Format wählen, inklusive Video. Bitte fragen sie bei uns an!

Redaktion

Dr. Ullrich Wachs
ullrichw@smt-verlag.de
Dipl.-Ing. Jost Dennier
jostd@smt-verlag.de

Oberer Schenkgarten 4
55218 Ingelheim
Tel: 06132 4316-47
Fax: 06132 4316-49

Vertrieb

Vera Neumann
info@smt-verlag.de

Oberer Schenkgarten 4
55218 Ingelheim
Tel: 06132 4316-47
Fax: 06132 4316-49

Anzeigenverkauf

Tel: 06132 4316-47
Fax: 06132 4316-49
E-mail: info@smt-verlag.de

MEDIADATEN 2012

THEMEN
TERMINE
PREISE



SMT | FACHZEITSCHRIFT FÜR ADVANCED PACKAGING & ELEKTRONIKFERTIGUNG

JAHRGANG 23
Mai 2010
www.SMT-Verlag.de

30974



Systemintegration
in der Mikroelektronik
Messe & Kongress
München 06.-10. Juni 2010

5 SMT + emv-esd 2

Fachzeitschrift für Advanced Packaging & Elektronikfertigung

SMT

emv-esd

FACHZEITSCHRIFT FÜR ELEKTROMAGNETISCHE VERTRÄGLICHKEIT &
AUSWIRKUNG ELEKTROSTATISCHER AUFLADUNG

CADS

CAE/CAD/CAM/CAI/CAQ



HOCHGESCHWINDIGKEITS-
ERWEITERUNG FÜR DIE
SIPLACE SX SERIE

Auf Nummer sicher gehen –
Maximale Fehlererkennung durch
CAD-datenbasierte, hochauflösende,
automatische Röntgeninspektion von
Lötstellen (µAXI)

Reinigung ein
unverzichtbarer
Prozessschritt

MARKTÜBERSICHT
LÖTSYSTEME

- **Herausgeber:** Dr. Ullrich Wachs
- **Redaktion:** Dr. Ullrich Wachs
Anschritt: Redaktion SMT/CADS/EMV-ESD
Oberer Schenkgarten 4
55218 Ingelheim
Tel.: (0 61 32) 43 16 47
Fax: (0 61 32) 43 16 49
E-Mail: ullrichw@smt-verlag.de
- **Anzeigen:** N.N.
Anschritt: Telefon: (0 613 2) 43 16 47
Fax: (0 61 32) 43 16 49
E-Mail: info@smt-verlag.de
- **Verlag:** SMT-VERLAG
Oberer Schenkgarten 4
55218 Ingelheim
- **Jahrgang:** 25. Jahrgang 2012
- **Erscheinungsweise:** 8 x jährlich
- **Erscheinungs-/Redaktionsplan:** siehe Seite 5/6
- **Bezugspreise:**

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Jahresabonnement: | 58,00 Euro inkl. Versand |
| Einzelheft: | 9,50 Euro |
| Jahresabo: EMV-ESD bzw. CAD5 | 29,00 Euro inkl. Versand |

■ **Kurzcharakteristiken:**

»SMT Germany« ist die Fachzeitschrift für alle Bereiche der Elektronik-Fertigung und des Advanced Packaging.

Schwerpunkte sind:

Baugruppenfertigung, Leiterplattenfertigung, Halbleiterfertigung sowie Test und Qualitätssicherung. Ergänzt werden diese Themen durch Marktübersichten zu den wichtigsten Produkten und Dienstleistungen für die Elektronik-Fertigung.

»CAD5« als Supplement von SMT Germany informiert über die Bereiche Entwicklung und Konstruktion in der Elektronik. Redaktioneller Schwerpunkt ist die Design-Automation bei der Anwendung von CA-Techniken inklusive CAE/CAD/CAM/CAT/CAQ.

»EMV-ESD« ist das kompetente Fachforum für alle Fragen der elektromagnetischen Verträglichkeit und der Auswirkung elektrostatischer Aufladung sowie der messtechnischen Erfassung dieser Erscheinungen.

Zielgruppen sind Fachleute in den Bereichen Konstruktion, Fertigung und Qualitätssicherung in der Elektronik- und Halbleiterindustrie sowie in anderen Industriebereichen, die Elektronik in ihren Erzeugnissen einsetzen.

- **Auflagen-Analyse:** Intern (01.10.2010 - 30.09.2011)
- **Druckauflage:** 9550
- **Tatsächlich verbreitete Auflage**
im Jahresdurchschnitt: 9311
- **Verkaufte Auflage:** 941
- **Freistücke:** 8 370 pro Ausgabe
- **Rest-, Archiv- und Belegexemplare:** 230 pro Ausgabe

■ **Geographische Verbreitungsanalyse**

| Wirtschaftsraum | Anteil an der Auflage in % | |
|----------------------|----------------------------|--------------|
| Inland | | |
| Postleitzahl 0 | 326 | 3,5 |
| Postleitzahl 1 | 308 | 3,3 |
| Postleitzahl 2 | 522 | 5,6 |
| Postleitzahl 3 | 652 | 7,0 |
| Postleitzahl 4 | 662 | 7,1 |
| Postleitzahl 5 | 774 | 8,3 |
| Postleitzahl 6 | 988 | 10,6 |
| Postleitzahl 7 | 1827 | 19,6 |
| Postleitzahl 8 | 1407 | 15,1 |
| Postleitzahl 9 | 857 | 9,2 |
| Ausland | | |
| Schweiz | 391 | 4,2 |
| Österreich | 196 | 2,1 |
| Großbritannien | 196 | 2,1 |
| Niederlande | 93 | 1,0 |
| Sonstiges Ausland | 112 | 1,2 |
| Gesamtauflage | 9311 | 100,0 |

Branchen-/Wirtschaftszweige

| Nr. Grundsystematik | Empfängergruppen | Exemplare | % |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------|
| 242 | Maschinenbau | 698 | 7,5 |
| 243 | Datenverarbeitung/ Büromaschinen | 196 | 2,1 |
| 244 | Fahrzeugbau | 261 | 2,8 |
| 248 | Luft- und Raumfahrt | 242 | 2,6 |
| 250 | Elektronik: | | |
| | Industrieelektronik | 3743 | 40,2 |
| | Unterhaltungselektronik | 158 | 1,7 |
| | Medizinzechn. / Optik | 186 | 2,0 |
| | Leiterplattenhersteller | 242 | 2,6 |
| | Ing. Büros/Dienstleistung | 959 | 10,3 |
| | Mess- und Regeltechnik | 419 | 4,5 |
| 5 | Nachrichtentechnik / Verkehr | 717 | 7,7 |
| | Bauelemente-Hersteller | 279 | 3,0 |
| | Stromerzeugung | 47 | 0,5 |
| 9 | Ausbildung / Forschung | 643 | 6,9 |
| | Sonstige Branchen | 521 | 5,6 |
| Tatsächlich verbreitete Auflage | | 9311 | 100,0 |

Betriebsgröße

| | Exemplare | % |
|----------------------------|-----------|------|
| 1 bis 9 Beschäftigte | 1499 | 16,1 |
| 10 bis 49 Beschäftigte | 1666 | 17,9 |
| 50 bis 99 Beschäftigte | 689 | 7,4 |
| 100 bis 499 Beschäftigte | 1899 | 20,4 |
| 500 bis 999 Beschäftigte | 737 | 7,9 |
| 1000 und mehr Beschäftigte | 2821 | 30,3 |
| | 9311 | 100 |

Betriebliche Funktion

| | Exemplare | % |
|--------------------------|-----------|-------|
| Unternehmensleitung | 605 | 6,5 |
| Techn. Management | 2290 | 24,6 |
| Entwicklung | 2058 | 22,1 |
| Konstruktion | 708 | 7,6 |
| Fertigung | 2287 | 24,6 |
| Qualitätskontrolle, Test | 549 | 5,9 |
| Verkauf | 326 | 3,5 |
| Marketing / Werbung | 419 | 4,5 |
| Studenten | 46 | 0,5 |
| Hochschulen/Sonstige | 23 | 0,2 |
| | 9311 | 100,0 |

Zeitschriftenformat: DIN A4 210 mm breit x 297 mm hoch
Anschnitt 216 mm breit x 303 mm hoch

Satzspiegel: 185 mm breit x 260 mm hoch

Anzeigenformate und Grundpreise: Preise in Euro

| Format | Breite x Höhe Preise s/w | Maße angeschnitten | bei Anzeigen pro Jahr | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 1x | 2x | 4x | 6x | 8x |
| 1/1- Seite | 185 x 260 | 216 x 303 | 3.350,00 | 3.170,00 | 3.000,00 | 2.810,00 | 2.660,00 |
| 3/4- Seite | 140 x 260 oder 185 x 195 | 140 x 303 | 2.850,00 | 2.580,00 | 2.450,00 | 2.310,00 | 2.170,00 |
| 2/3- Seite | 123 x 260 oder 185 x 173 | 126 x 303 oder 216 x 176 | 2.470,00 | 2.350,00 | 2.220,00 | 2.100,00 | 1.970,00 |
| 1/2 Junior-p. | 135 x 195 | 138 x 198 | 2.060,00 | 1.950,00 | 1.850,00 | 1.750,00 | 1.650,00 |
| 1/2- Seite | 93 x 260 oder 185 x 130 | 96 x 303 oder 216 x 133 | 1.850,00 | 1.790,00 | 1.700,00 | 1.610,00 | 1.520,00 |
| 1/3- Seite | 62 x 260 oder 185 x 87 | 65 x 303 oder 216 x 90 | 1.430,00 | 1.260,00 | 1.130,00 | 1.090,00 | 1.050,00 |
| 1/4- Seite | 46 x 260 oder 185 x 62 oder 93 x 130 | 96 x 133 oder 216 x 65 oder 49 x 303 | 1.010,00 | 980,00 | 920,00 | 880,00 | 820,00 |
| 1/8- Seite | 46 x 130 oder 93 x 62 oder 185 x 33 | 49 x 133 oder 96 x 65 oder 216 x 36 | 530,00 | 504,00 | 474,00 | 440,00 | 430,00 |
| 1/16-Seite | 46 x 62 oder 93 x 31 | | 360,00 | 340,00 | 324,00 | 303,00 | 285,00 |

Preise für Vorzugsplätze: 2., 3. und 4. Umschlagseite +15%
Sonstige Platzierungsvorschrift: +10% auf den Grundpreis
Anschnittzuschläge werden **nicht** berechnet

Farbzuschläge:

| Format | 2-farbig (Skala) | 3-farbig | 4-farbig | Sonderfarbe |
|----------------------|---------------------|----------|----------|-------------|
| 1/1 oder kleiner | 390,00 | 750,00 | 950,00 | 600,00 |
| Junior-p. u. kleiner | 300,00 | 580,00 | 750,00 | 600,00 |
| 1/4 oder kleiner | 250,00 | 450,00 | 550,00 | 600,00 |

Gelegenheitsanzeigen und Stellenangebote

Je mm bei einer Spaltenbreite von 42 mm € 3,50

Bankverbindung:

Deutsche Bank, BLZ 55070024, Konto: 041652901, SMT-VERLAG
Swift Code: DEUTDE33HAN, IBAN-No.:12550700240041652901

Zahlungsbedingungen: Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen mit
2% Skonto oder 20 Tage ohne Abzug.

Einhefter/Einkleber:

Papiergewicht: 80 bis 120 g/m²

| 2 Seiten (nur Einkleber) | 4 Seiten | 6 Seiten | 8 Seiten |
|--------------------------|----------|----------|----------|
| 3 450,00 | 4 990,00 | 6 610,00 | 8 240,00 |

Beilagen: Teilbeilagen sind möglich

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| bis 25 g/1000 inkl. Porto 240,00 | bis 50 g/1000 inkl. Port 350,00 |
|-------------------------------------|------------------------------------|

Druckverfahren: Offset

Druckunterlagen: PDF- und eps-Dateien als Druckunterlagen werden
bevorzugt.

Versandanschrift: SMT-Verlag, Oberer Schenkgarten 4,
55218 Ingelheim, Tel: 06132 431647, Fax: 06132 431649,
E-Mail: info@smt-verlag.de

Aufträge gemäß den Standard-Geschäftsbedingungen für Anzeigen und
Fremdbeilagen in Fachzeitschriften.

THEMEN UND TERMINE 2012

| Termine | Schwerpunktthemen SMT | Schwerpunkte CADS | Schwerpunkte EMV-ESD | Messen |
|--|---|--|--|--|
| Ständige Schwerpunkte | Advanced Packaging Baugruppenfertigung Leiterplattenfertigung Test- und Qualitätssicherung Marktübersichten | EDA, Leiterplatten- und Baugruppendesign, Entwurfswerkzeuge, Logikanalyse, -synthese, Simulation | Normung, Messen/Prüfen, Schirmung, Filter, Antennen, Überspannungsschutz, Elektrostatische Entladungen | EMV 2012 07.02. - 09.02.2012 Stuttgart |
| Januar/Februar mit EMV-ESD 1 MESSEHEFT EMV 2012 Redaktionsschluss 16.1.2012 Anzeigenschluss 20.1.2012 Erscheinungstermin 31.01.2012 | Bestücktechnik, Photovoltaik Leiterplatten, Microvias, HDI Packaging, Bonding AOI, AXI, Flying Prober Marktübersicht: Steckverbinder | | Vorschau EMV 2012 Messtechnik Filter, Stromversorgung Gehäuse ESD Störfestigkeit | APEX 28.02. - 01.03.2012 San Diego CoBIT 06.03. - 10.03.2012 Hannover |
| März mit CADS 1 Redaktionsschluss 08.3.2012 Anzeigenschluss 15.3.2012 Erscheinungstermin 20.3.2012 | Vorberichte »SMT Hybrid Packaging Reparatur/Rework, Löttechnik, Bestücktechnik, Bonden, CSP, Flip Chip, Wafer, Reinraumtechnik Baugruppentest, Halbleitertest, AOI Marktübersicht: Auftragsfertigung, EMS | Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität ASIC, FPGA, PLA | | Hannover Messe 23.04. - 27.04.2012 Hannover |
| April/Mai mit EMV-ESD 2 MESSEHEFT SMT/HYBRID/PACKAGING Redaktionsschluss 16.4.2012 Anzeigenschluss 20.4.2012 Erscheinungstermin 02.5.2012 | Vorberichte »SMT Hybrid Packaging Löttechnik, Selektiv-Löten Dispensen, Bestückung MCM Board-Test, ICT, AOI, AXI Marktübersicht: Lötssysteme | | EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 1 Nachbericht EMV 2012 Messtechnik Antennen Stromversorgung Produktsicherheit | SMT/Hybrid/Packaging 2012 08.05. - 10.05.2012 Nürnberg |
| | | | | |
| Juni/Juli mit CADS 2 Redaktionsschluss 21.5.2012 Anzeigenschluss 25.5.2012 Erscheinungstermin 08.06.2012 | Nachberichte »SMT Hybrid Packaging« Photovoltaik, Lötverfahren, Bestückung Sieb-/Schablonendruck AOI, AXI Marktübersicht: Schablonendruck | Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität ASIC, FPGA, PLA DAC Vorbericht | | inter solar Europe 2012 13.06. - 15.06.2012 München |
| August/September mit EMV-ESD 3 Redaktionsschluss 13.8.2012 Anzeigenschluss 17.8.2012 Erscheinungstermin 28.8.2012 | Packaging, CSP, Bonden Bestückung, Dosiereinrichtungen Löten, Photovoltaik AOI, AXI, Flying Prober, Testautomation Marktübersicht: Baugruppentester | | EMV-ESD-Anbieterübersicht Teil 2 Messtechnik Antistatische Materialien Stromversorgungen Dienstleistungen | EU PVSEC 24.09. - 28.09.2012 Frankfurt |
| Oktober mit CADS 3 Redaktionsschluss 24.9.2012 Anzeigenschluss 28.9.2012 Erscheinungstermin 9.10.2012 | Vorberichte »electronica« Packaging, Chip-on-Board, Rework, Bestücktechnik, Schablonendruck Testsysteme, Photovoltaik Lötssysteme Marktübersicht: Bestückssysteme | Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität Logische Designverifikation | | Bondexpo 08.10. - 11.10.2012 Stuttgart Motek 08.10. - 11.10.2012 Stuttgart Semicon Europa 09.10. - 11.10.2012 Dresden |
| November mit EMV-ESD 4 MESSEHEFT »electronica 2012« Redaktionsschluss 22.10.2012 Anzeigenschluss 26.10.2012 Erscheinungstermin 6.11.2012 | Vorberichte »electronica« Packaging, Bestückung, Leiterplattenfertigung, Schablonendruck Löttechnik, Lotpasten, neue Trends Testautomation, AOI, AXI Marktübersicht: Leiterplattenhersteller | | Laboreinrichtungen ESD, Überspannung Störfestigkeit Antennen Messtechnik Produktsicherheit | Parts2clean 23.10. - 25.10.2012 Stuttgart electronica 2012 13.11. - 16.11.2012 München |
| Dezember mit CADS 4 Redaktionsschluss 26.11.2012 Anzeigenschluss 30.11.2012 Erscheinungstermin 13.12.2012 | Nachberichte »electronica« Boardhandling, Bonding Löttechnik, Bestücktechnik Packaging, Underfill, Bonding Testautomation, Boundary Scan Marktübersicht: Bondsysteme | Design, Verifikation, Platzieren, Verdrahten Entflechten, Signalintegrität Logische Designverifikation | | |